

2022年10月25日

「第10回次世代EC&店舗EXPO秋」出展のお知らせ

国際紙パルプ商事株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：栗原 正、以下、当社）は、10月26日より幕張メッセで開催される「第10回次世代EC&店舗EXPO秋（以下、同EXPO）」に出展いたします。同EXPOは、通販支援サービスや店舗運営・集客・接客ソリューション、ネットと実店舗の連携サービスなどの製品が多数出展する展示会です。

【出展概要】

展示会では、当社が注力する事業の一つ「パッケージソリューション」を中心に、EC事業や3PL事業（サード・パーティー・ロジスティクス）を営むお客様向けに多種多様な製品及びサービスを展示いたします。当日は、ランパック社の「紙」の緩衝材ソリューションである、オンデマンドで緩衝材を高速生成するデモンストレーションを実施いたします。緩衝材を紙化する事により環境対応が可能となるだけでなく、専用マシンによる給紙のため、梱包作業時間の大幅な短縮や業務の標準化などの効果を期待することができます。この他、環境へ配慮した水溶性ガムテープ、ポストイン用パッケージとしての「オール紙製」の緩衝材付封筒や自着性糊を塗布した梱包資材など同業界向けの環境対応商材やサービスを展示いたします。



FillPak® TTC

ランパック製の専用マシン



隙間埋め



重量物用緩衝

展示会：「第10回次世代EC&店舗EXPO秋」

会期：2022年10月26日（水）～28日（金）10時～18時（最終日のみ 17:00 終了）

会場：幕張メッセ 4～8 ホール 小間番号 26-6

<展示会概要>

本展には小売業、通販・ネットショップ、飲食・サービス、メーカー、ホテル・レジヤナーなどの業種の経営、EC、マーケティング、店舗運営、物流の方々が多数来場し、出展企業と活発な商談・受注を行っています。詳しくは下記をご覧ください。

[次世代 EC&店舗 EXPO | Japan IT Week 秋 \(japan-it-autumn.jp\)](http://japan-it-autumn.jp)

<展示会に関するお問い合わせ先>

国際紙パルプ商事株式会社

マーケティング室

TEL 03-3542-6851

<本件に関するお問い合わせ先>

KPP グループホールディングス株式会社

コーポレート・コミュニケーション室

TEL 03-3542-4169